

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-001465

(43)Date of publication of application : 08.01.2003

(51)Int.Cl.

B23K 26/02
B23K 26/08
G02B 6/06

(21)Application number : 2001-187525

(71)Applicant : JAPAN ATOM ENERGY RES INST

KAWASAKI HEAVY IND LTD

FUJIKURA LTD

(22)Date of filing : 21.06.2001

(72)Inventor : OKA KIYOSHI

TAKEDA NOBUKAZU

HAYAKAWA AKIRA

TSUKINO TOKUYUKI

MORI SEIJI

TORITANI TOMOAKI

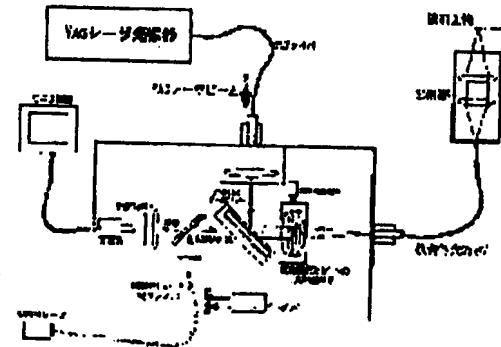
TSUMANUMA KOUJI

(54) LASER BEAM MACHINING SYSTEM USING COMPOSITE OPTICAL FIBER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser beam machining system which uses a composite optical fiber, is used particularly in the field of welding and cutting using a laser and besides, is used in a medical treatment field using the laser and laser decontamination, such as surface cleaning, using the laser.

SOLUTION: This laser beam machining system has the composite optical fiber which is formed by bundling and integrating many fibers for image transmission to the circumference of a large-fiber for laser transmission for machining, an incident section which makes the laser beam for machining incident on the composite optical fiber, and exit section which emits the laser beam for machining transmitted by the composite optical fiber toward a workpiece, a laser synthesizing section which simultaneously makes the laser beam for illumination for illuminating the workpiece and the laser beam for machining incident on the composite optical fiber by utilizing a difference in wavelengths and an observation section for observing the image of the workpiece illuminated from the laser by separating the same from disturbance light, such as the light emitted in machining.



JPO and INPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this system is used in laser decontamination of the surface cleaning which uses the therapy field of the medicine which uses laser, and laser about the laser-beam-machining system by which the compound-die optical fiber was used for this invention besides being used in the field of welding which uses laser, and cutting.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, using a laser beam for processing of various ingredients as a non-contact tool is performed. And by having developed laser-beam-machining equipment using the optical fiber as optical system which transmits laser beam energy to a workpiece, the range which can apply laser beam machining spread much more and laser beam machining within piping of a minor diameter of it also became comparatively possible. For example, when the laser-beam-machining equipment using an optical fiber performs welding and cutting processing, the light guide of the laser beam for processing oscillated from laser can be carried out with an optical fiber, and various kinds of laser beam machining can be performed by condensing a laser beam on a workpiece using condensing optical system.

[0003] Moreover, similarly, the laser beam is used for medicine, in order to cut people's body tissue or to conduct the various operations including making it evaporate. And the range which can apply laser surgery came to be applied to breadth and endoscopic treatment much more by having developed the laser therapeutic device using the optical fiber as optical system which transmits laser beam energy to the inside of the body. For example, when you undergo an operation using an endoscope within organs, such as a digestive organ and a trachea, laser surgery can be performed by letting the light guide line for a racer therapy, i.e., an optical fiber, pass to the endoscope used now.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By laser beam machining in piping which must observe a processing location by fiberscope etc., it considers as the approach of making possible laser beam machining to the narrow part which cannot insert laser-beam-machining equipment and fiberscope in coincidence, and applies for "laser-beam-machining equipment and the laser-beam-machining approach using this" (Japanese Patent Application No. No. 20260 [eight to]), and "laser-beam-machining equipment and the laser-beam-machining approach using this" (Japanese Patent Application No. No. 20261 [eight to]). If these equipments are applied, in the laser surgery in an endoscopic operation, it will become possible to constitute still more slimly the flexible arm introduced into the inside of the body.

[0005] However, it also sets to this and is 1. During laser beam machining, it becomes the hindrance of image observation of strong luminescence accompanying processing. Moreover, when making the usual lights, such as a halogen lamp, transmit with a compound-die optical fiber and making them illuminate, since condensing nature is bad, the loss in the case of the incidence to this fiber is large.

[0006] 2) Since the illumination light is put in in the same Rhine as an image observation system, it becomes hindrance for the image information which the scattered light by optical system and the reflected light incorporate the middle. Which technical problem occurs.

[0007]

[Means for Solving the Problem] In order to solve said technical problem, in the laser-beam-machining system of this invention, together with the laser for processing, the core of a compound-die optical fiber is made to transmit, and the laser for lighting is irradiated at a workpiece. as this laser for lighting, the second harmonic (wavelength of 532nm) of LD excitation YAG laser etc. thinks -- having -- the difference in wavelength with the laser for processing -- using -- both -- respectively -- an optical fiber -- a light guide -- carrying out -- wavelength selection optics, such as a die clo IKKU beam splitter, -- it is -- on the other hand (laser for processing) -- reflection -- on the other hand (laser for lighting), it can pile up as one beam correctly as transparency.

[0008] The image of the workpiece illuminated on single wavelength is transmitted with the fiber for picture

transmissions bundled with the perimeter of the fiber for laser transmission for processing in the compound-die optical fiber, returns through the incidence section (incident light study system) to a compound-die optical fiber, and carries out image formation with image observation equipment (monitoring device). Since the image which carries out ON light to image observation equipment in that case is observed through the interference filter which penetrates the light of the wavelength of the laser beam for lighting alternatively, disturbance, such as luminescence at the time of processing, can be removed very well, and a clear image is obtained. By fine tuning of the collimation optical system (lens system installed in the fiber outlet which transmits the laser beam for lighting) installed in outgoing radiation opening of the optical fiber transmitted from the body for lighting of laser, incidence of the laser beam for lighting can be correctly carried out to a compound-die optical fiber through the incident light study system for carrying out incidence of the laser for processing to a compound-die optical fiber, and the loss of the amount of illumination light hardly produces it.

[0009] Moreover, since it is made to transmit to a compound-die optical fiber, without once making laser for lighting into a ring beam using the optical system of a cone lens etc., and passing along the core of the condensing optical system of a compound-die optical fiber by other laser-beam-machining systems of this invention, it can prevent dispersion and the reflected light produced when letting the core of condensing optical system pass carrying out ON light to image observation equipment as a disturbance light. Moreover, a part of beam which carries out incidence of the laser for lighting to this fiber by carrying out incidence at an include angle almost equal to the angular aperture of the diameter fiber of macrostomia for laser transmission for processing falls out from the core of the diameter fiber of macrostomia for laser transmission for processing to a cladding layer, and it is spread as clad mode in which reflect the inside of a cladding layer and it progresses. Since outgoing radiation of the angular aperture is greatly carried out rather than what transmitted the core of a fiber, the illumination light spread as this clad mode has the effectiveness illuminated more to a large area to a workpiece.

[0010] Furthermore, in other laser-beam-machining systems of this invention, by making the numerical aperture of the diameter fiber of macrostomia for laser transmission for processing smaller than the numerical aperture of the fiber for picture transmissions, the rate of lighting transmission in clad mode can be enlarged more, and there is effectiveness which carries out wide range and equal lighting to a workpiece again. Moreover, by preparing the protective layer of a pure quartz between the cladding layer of the diameter fiber of macrostomia for laser transmission for processing, and the fiber for picture transmissions, it can hold down that a beam goes away outside from a cladding layer by higher order mode transformation to coincidence, and the effectiveness that more stable lighting can be performed is in it.

[0011] [Embodiment of the Invention] This invention shows the application which uses for it, carrying out a light guide to the compound-die optical fiber except being used in the field of welding and cutting in Table 1.

[0012] (1) Laser surgery [0013]

[Table 1]

表1. 治療の種類とその原理 (Optronics (1998) No. 8 p207より抜粋)

治療の種類	治療の対象	主作用
レーザ角膜治療	角膜炎、止血	C
レーザ角膜形成術	屈折矯正	A
レーザ血管形成術	冠状動脈、下肢動脈狭窄	A, SA, P
レーザ網膜治療	網膜	C, P
レーザ心筋治療	心筋梗塞	A
レーザ血管吻合	動脈開創、狭窄外科治療手術	C
レーザ前立腺治療	前立腺肥大	A, C, P
レーザ卵石	尿路結石、胆石	M, P
レーザあざ取り	皮下血腫、母癰	SA, M, C
レーザ喉頭鏡治療	喉頭癌	A
レーザ気管支鏡治療	肺癌	C, A, P, F
レーザ胸腔鏡治療	気胸、肺膿胞	C, F
レーザ消化管内視鏡治療	早期胃癌、進行食道癌、消化管出血	C, A, P
レーザ腎腔鏡治療	腎臓摘出 (腎石症)	A, C, F
レーザ腎臓鏡治療	半月板損傷	A, P
レーザ椎間板治療	椎間板ヘルニア	A, P
レーザコルボ治療	子宮頸部癌 (頸部円錐切除)	A
レーザ歯科治療	う歯、保存、除痛	A, C, P
レーザ鍼	除痛	Unknown

A: 热凝固、SA: 選択的凝固、C: 热凝固、M: レーザ照射による機械的作用

P: 光化学的作用、F: ファイバの使用

[0014] The laser used for these laser surgery is shown in Table 2. Ultraviolet, visible, infrared rays, and various things can be used, time amount structure also has the thing of a continuous wave, and the thing of a pulse, and the wavelength of laser is used even to about [average output 100W] laser at the maximum.

[0015]

[Table 2]

表2. 医療用レーザ

レーザ種別	発起方法	波長 nm	市販されて いる装置の 最大出力	レーザ発振	石英 ファバーの 使用	医療応用
Excimer (XeCl)	放電励起ガスレーザ	0.308	数 100mJ/ Pulse	Pulse	可能	血管形成術・TMR ・PRK
Dye (Coumarin)	シアン励起液体レーザ	0.504	数 100mJ/ Pulse	Pulse	可能	結石破砕術
Nd : YAG + KTP	Nd : YAG の 第2高周波	0.532	20W	連 CW (数 kHz のパルス)	可能	外科・内視鏡下手 術
Ar	放電励起ガスレーザ	0.488/0.514	4W	CW	可能	腫瘍凝固
Dye (Rhodamine)	シアン励起液体レーザ	0.585/0.590	2J/Pulse	Pulse	可能	血管凝固
Dye (Rhodamine)	シアン励起液体レーザ	0.63	数 10mJ/ Pulse	Pulse	可能	PDT
Ruby	シアン励起固体レーザ	0.694	8J/Pulse	Pulse	可能	色素系皮膚疾患
Alexandrite	シアン励起固体レーザ	0.755	2J/Pulse	Pulse	可能	色素系皮膚疾患・ 結石破砕術
Laser Diode	半導体レーザ	0.65 ~ 0.69	10W	CW	可能	PDT
Laser Diode	半導体レーザ	0.78 ~ 0.82	60W	CW	可能	外科・内視鏡下手 術・低出力レーザ ー治療
Laser Diode	半導体レーザ	0.94 ~ 0.98	60W	CW	可能	外科・内視鏡下手 術
Nd : YAG	シアン励起固体レーザ	1.064	100W	CW (Pulse 可能)	可能	外科・内視鏡下手 術
Tm : YAG	シアン励起固体レーザ	2.01	市販製品 なし	Pulse	可能	なし
Ho : YAG	シアン励起固体レーザ	2.08	2J/ Pulse(80W)	Pulse	可能	外科・内視鏡下手 術
Er : YAG	シアン励起固体レーザ	2.94	1J/ Pulse(20W)	Pulse	不可	歯科・皮膚再造術
CO ₂	放電励起ガスレーザ	10.64	100W	CW (Pulse 可能)	不可	外科手術
Excimer (XeCl)	放電励起ガスレーザ	0.308	数 100mJ/ Pulse	Pulse	可能	血管形成術・TMR ・PRK
Dye (Coumarin)	シアン励起液体レーザ	0.504	数 100mJ/ Pulse	Pulse	可能	結石破砕術
Nd : YAG + KTP	Nd : YAG の 第2高周波	0.532	20W	連 CW (数 kHz のパルス)	可能	外科・内視鏡下手 術
Ar	放電励起ガスレーザ	0.488/0.514	4W	CW	可能	腫瘍凝固
Dye (Rhodamine)	シアン励起液体レーザ	0.585/0.590	2J/Pulse	Pulse	可能	血管凝固
Dye (Rhodamine)	シアン励起液体レーザ	0.63	数 10mJ/ Pulse	Pulse	可能	PDT
Ruby	シアン励起固体レーザ	0.694	8J/Pulse	Pulse	可能	色素系皮膚疾患

[0016] Application of a compound-die optical fiber is [in / except for two examples made impossible / use of the quartz fiber of Table 2 / all cases] possible. Moreover, the application to the operation under the endoscope with which the flexible nature of a light guide section and narrow diameter-ization become important can be considered.

[0017] (2) Laser decontamination is raised as other applications of a laser decontamination compound-die optical fiber. The surface cleaning technique using laser accomplished progress with development of a laser technique, and has been established technically. They are surface affix removal of a supersonic fighter, surface contamination object removal of the surface washing of a classic masterpiece, and an important classic architecture object, etc. These are the techniques which can remove the pollutant which has adhered to the front face firmly and intricately, without hardly affecting the delicate substrate. Current and surface cleaning equipment already using laser are produced commercially, and although it is laser output 10-40W and 50 or less ns of pulse width, a fiber light guide is possible.

[0018] Laser decontamination uses an ablation operation (operation which the part is changed [operation] into an elevated temperature and a melting condition, and carries out the evaporation evaporation only of the front face explosively by condensing a laser beam on a target front face). When the rate of ablation in a laser pulse is compared, supposing the rate of ablation is proportional to decontamination efficiency, a laser pulse with more short pulse width is

effective in decontamination.

[0019] However, there is a problem that transmission of the laser power in a fiber becomes difficult, as a technical problem in that case. In an ultrashort pulse, it becomes high peaking capacity and own lightfastness of a fiber becomes a problem. Then, surface decontamination, such as a work of art with which comparatively low peak power is also effective also in decontamination, etc. is the concrete applications of a compound-die optical fiber. Hereafter, this invention is explained based on an example.

[0020]

[Example] (Example 1) One example of this invention is explained based on drawing 1. the YAG laser beam of the laser for processing oscillated from the YAG laser oscillator should pass an optical fiber -- the compound-die optical fiber after having been introduced into the dike lock beam splitter which is the laser composition section, being reflected with the splitter, being introduced into the incident light study system to a compound-die optical fiber and being processed by the compound-die optical fiber possible [passage] -- ** -- it obtains and carries out, and it is introduced into the outgoing radiation section, condensing processing is carried out there, and a workpiece irradiates.

[0021] the compound-die optical fiber after passing the optical fiber for an illumination-light guide, introducing the laser beam for lighting into the dike lock beam splitter, being added to the core of the above-mentioned laser for processing and enabling condensing optical processing of the optical fiber passage by the incident light study system -- ** -- it obtains and carries out, and is introduced into the outgoing radiation section, condensing processing is carried out with the laser for processing there, and a workpiece irradiates.

[0022] As the reflected light of the laser for an exposure after irradiating a workpiece, with the direction of radiation, an exposure image goes back, and is reached and projected on a monitoring device through the outgoing radiation section, a compound-die optical fiber, an incident light study system, a beam splitter, and an interference filter.

[0023] (Example 2) Other examples of this invention are explained based on drawing 2. the YAG laser beam of the laser for processing oscillated from the YAG laser oscillator should pass an optical fiber -- the compound-die optical fiber after having been introduced into the dike lock beam splitter, being reflected with the splitter, being introduced into the incident light study system to a compound-die fiber and enabling condensing optical processing of the passage to a compound-die optical fiber -- ** -- it obtains and carries out, and it is introduced into the outgoing radiation section, condensing processing is carried out there, and a workpiece irradiates.

[0024] The laser beam for lighting oscillated from the laser oscillation machine for lighting It is introduced into a cone lens system through the optical fiber for an illumination-light guide, and is changed into ring beam light. the compound-die optical fiber after being introduced into the dike lock beam splitter, being added to the laser for processing with the gestalt of ring light and being processed possible [optical fiber passage] by the incident light study system -- ** -- it obtains and carries out, and is introduced into the outgoing radiation section, condensing processing is carried out with the laser for processing there, and a workpiece irradiates. Since the laser beam for lighting is changed into ring beam light by the cone lens system, it can prevent dispersion produced when letting the core of an incident light study system pass, and the reflected light carrying out ON light to an image monitoring device as a disturbance light.

[0025] As the reflected light of the laser for an exposure after irradiating a workpiece, with the direction of radiation, an exposure image goes back, and is reached and projected on a monitoring device through the outgoing radiation section, a compound-die optical fiber, an incident light study system, a beam splitter, and an interference filter.

[0026] (Example 3) The compound-die optical fiber of this invention is explained based on drawing 3. The compound-die optical fiber consists of the core layers, the cladding layers, the protective layers, and the fibers for picture transmissions for laser transmission for processing. This laser for processing is transmitted through a core layer, and the laser beam for lighting is transmitted to a workpiece and a monitoring device through the fiber for picture transmissions.

[0027] Since the numerical aperture of this core layer is smaller than the numerical aperture of the fiber for picture transmissions, as a result of being able to enlarge the transmission rate of the laser beam for lighting, wide range lighting **** monitor processing can be carried out to a workpiece.

[0028] Moreover, since the protective layer is prepared between the core layer and the fiber for picture transmissions, it is prevented that the laser beam of a core layer invades into the fiber for picture transmissions.

[0029]

[Effect of the Invention] In the laser-beam-machining system of this invention, make the core of a compound-die optical fiber transmit, irradiate the laser for lighting together with the laser for processing, at a workpiece, and the image of the illuminated workpiece Return with the fiber for picture transmissions bundled with the perimeter of the fiber for laser transmission for processing in the compound-die optical fiber, and image formation is carried out with image observation equipment (monitoring device). And since the image which carries out ON light to image observation equipment is observed through the interference filter which penetrates the light of the wavelength of the laser beam for lighting alternatively, it can remove disturbance, such as luminescence at the time of processing, very

well, and produces remarkable effectiveness peculiar to this invention that a clear image is obtained. In this case, since the laser beam for lighting can adjust the parallelism of a beam, the direction of outgoing radiation, and an outgoing radiation location by fine tuning of collimation optical system and they can carry out incidence to a compound-die optical fiber correctly through an incident light study system with the laser beam for processing, it produces remarkable effectiveness peculiar to this invention that the loss of the amount of illumination light hardly arises. .

[0030] Moreover, in this invention, since it is made to transmit to a compound-die optical fiber, without once making laser for lighting into a ring beam using the optical system of a cone lens etc., and passing along the core of the condensing optical system of a compound-die optical fiber, remarkable effectiveness peculiar to this invention that it can protect produces that dispersion and the reflected light produced when letting the core of condensing optical system pass carry out ON light to image observation equipment as a disturbance light.

[0031] Furthermore, there is remarkable effectiveness peculiar to this invention that the rate of lighting transmission of a cladding layer can be enlarged and wide range and equal lighting can be carried out to a workpiece again, by making the numerical aperture of the diameter fiber of macrostomia for laser transmission for processing smaller than the numerical aperture of the fiber for picture transmissions in this invention.

[Translation done.]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 加工用レーザ伝送用の大口径ファイバの周囲に多数の画像伝送用ファイバが集束され一体化されている複合型光ファイバと、加工用レーザ光を前記複合型光ファイバに入射する入射部と、複合型光ファイバにより伝送された加工用レーザ光を被加工物に向けて出射する出射部と、被加工物を照明する照明用レーザ光を前記複合型光ファイバに加工用レーザ光と波長の違いを利用して同時に入射するためのレーザ合成部と、レーザにより照明された被加工物の画像を加工時の発光等の外乱光と分離して観察するための観察部を備えていることを特徴とするレーザ加工システム。

【請求項2】 請求項1記載の照明用レーザ光を一旦リングビームとし、加工用レーザ伝送用の大口径ファイバの開口角とほぼ等しい角度で入射することを特徴とする請求項1記載のレーザ加工システム。

【請求項3】 請求項1記載の複合型光ファイバの加工用レーザ伝送用の大口径ファイバの開口数を画像伝送用ファイバの開口数より小さくするとともに、加工用レーザ伝送用の大口径ファイバのクラッド層と画像伝送用ファイバの間に純粹石英の保護層を設けることを特徴とする請求項1記載のレーザ加工システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、複合型光ファイバを用いたレーザ加工システムに関するものであり、このシステムは、特に、レーザを使用する溶接、切断の分野において使用される以外に、レーザを使用する医療の治療分野、及びレーザを使用する表面クリーニング等のレーザ除染において使用されている。

【0002】

【従来の技術】 従来より、レーザ光を非接触の工具として各種材料の加工に利用することが行なわれている。そして、レーザ光エネルギーを被加工物へ伝送する光学系として光ファイバを用いたレーザ加工装置が開発されたことにより、レーザ加工の適用可能な範囲が一段と広がり、比較的小径の配管内のレーザ加工も可能となつた。例えば、光ファイバを用いたレーザ加工装置により溶接や切断加工を行なう場合には、レーザから発振された加工用レーザ光を光ファイバで導光し、集光光学系を用いて被加工物上にレーザ光を集光することによって各種のレーザ加工を行なうことができる。

【0003】 また、同様にレーザ光は人の生体組織を切断したり気化させたりすることを含む種々の手術を行うために医療に利用されている。そして、レーザ光エネルギーを体内へ伝送する光学系として光ファイバを用いたレーザ治療装置が開発されたことにより、レーザ治療の適用可能な範囲が一段と広がり、内視鏡的治療に応用されるようになった。例えば、消化器、気管などの臓器内で内視鏡を用いて手術を行う場合には、現在用いられて

いる内視鏡にレーザ治療用の導光路、すなわち光ファイバを通すことにより、レーザ治療を行なうことができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 加工位置の観察をファイバスコープ等で行わなければならぬような配管内等のレーザ加工で、レーザ加工装置とファイバスコープを同時に挿入できないような狭隘な部位へのレーザ加工を可能にする方法として、「レーザ加工装置およびこれを用いたレーザ加工方法」(特願平8-20260号)と「レーザ加工装置およびこれを用いたレーザ加工方法」(特願平8-20261号)が出願されている。これらの装置を応用すれば、内視鏡下手術におけるレーザ治療において、体内に導入するフレキシブルアームをさらにスリムに構成することが可能となる。

【0005】 但し、これにおいても、

1) レーザ加工中は、加工にともなう強い発光が画像観察の妨げになる。また、ハロゲンランプ等の通常の可視光を複合型光ファイバで伝送させて照明させる場合、20 集光性が悪いため同ファイバへの入射の際のロスが大きい。

【0006】 2) 照明光を画像観察系と同じラインで入れているので途中光学系による散乱光、反射光が取り込む画像情報にとって妨げとなる。などの課題がある。

【0007】

【課題を解決するための手段】 前記課題を解決するためには、本発明のレーザ加工システムでは、加工用レーザと一緒に、照明用レーザを複合型光ファイバの中心部を伝送させ、被加工物に照射する。この照明用レーザとして30 はLD励起YAGレーザの第二高調波(波長532nm)等が考えられ、加工用レーザとの波長の違いを利用して、両者はそれぞれ光ファイバで導光してきて、ダイクロイックビームスプリッター等の波長選択光学部品で、一方(加工用レーザ)は反射、一方(照明用レーザ)は透過として正確に一本のビームとして重ねることができる。

【0008】 単一波長で照明された被加工物の画像は、複合型光ファイバの中で加工用レーザ伝送用のファイバの周囲にバンドルされた画像伝送用ファイバで伝送され、複合型光ファイバへの入射部(入射光学系)を通して戻ってきて画像観察装置(モニタ装置)で結像する。その際、画像観察装置に入光する画像は、照明用レーザ光の波長の光を選択的に透過する干渉フィルタを通して観察されるので、加工時の発光等の外乱を非常に多く除去でき、鮮明な画像が得られる。照明用レーザ光は、照明用レーザ本体から伝送してきた光ファイバの出射口に設置する、コリメート光学系(照明用レーザ光を伝送するファイバ出口に設置されるレンズ系)の微調整により、加工用レーザを複合型光ファイバに入射するための50 入射光学系を通して複合型光ファイバに正確に入射する

ことができ、照明光量のロスがほとんど生じない。

【0009】また、本発明の他のレーザ加工システムでは、照明用レーザをコーンレンズ等の光学系を用いて一旦リングビームとし、複合型光ファイバの集光光学系の中心を通ることなく複合型光ファイバに伝送させるので、集光光学系の中心を通す場合に生じる散乱・反射光が画像観察装置に外乱光として入光するのを防ぐことが出来る。また、照明用レーザを、加工用レーザ伝送用の大口径ファイバの開口角とほぼ等しい角度で入射することにより、同ファイバに入射するビームの一部は加工用レーザ伝送用の大口径ファイバのコアからクラッド層に抜け、クラッド層内を反射して進むクラッドモードとして伝搬する。このクラッドモードとして伝搬した照明光は、ファイバのコアを伝送したものよりも開口角が大きく出射されるので、被加工物に対してより広範囲に照明する効果がある。

【0010】更にまた、本発明の他のレーザ加工システム

* ムでは、加工用レーザ伝送用の大口径ファイバの開口数を画像伝送用ファイバの開口数より小さくすることにより、よりクラッドモードの照明伝送の割合を大きくなり、被加工物に対してより広範囲でかつ均等な照明をする効果がある。また、同時に、加工用レーザ伝送用の大口径ファイバのクラッド層と画像伝送用ファイバの間に純粹石英の保護層を設けることにより、より高次のモード変換によりクラッド層から外側にビームが出て行くのを抑えることができ、より安定な照明を行える効果がある。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明は、溶接、切断の分野において使用される以外の複合型光ファイバに導光して使用する応用例を表1に示す。

【0012】(1) レーザ治療

【0013】

【表1】

表1. 治療の種類とその原理 (Opttronics (1998) No. 8 p207より抜粋)

治療の種類	治療の対象	主作用
レーザ角膜形成術	網膜剥離、止血	C
レーザ角膜形成術	屈折矯正	A
レーザ血管形成術	近状動脈、下肢動脈狭窄	A, SA, P
レーザ眼瞼治療	瞼瞼	C, P
レーザ心筋治療	心筋梗塞	A
レーザ血管吻合	動脈剥離、狭窄外科治療手術	C
レーザ前列腺治療	前列腺肥大	A, C, P
レーザ碎石	尿路碎石、胆石	M, P
レーザ痔取り	皮下血腫、痔核	SA, M, C
レーザ喉頭鏡治療	喉頭癌	A
レーザ気管支鏡治療	肺癌	C, A, P, P
レーザ胸腔鏡治療	気胸、肺膜癌	C, P
レーザ消化道内視鏡治療	早期胃癌、進行食道癌、消化管出血	C, A, P
レーザ歯科治療	歯周病 (歯石症)	A, C, P
レーザ頭頸部治療	半月板焼傷	A, P
レーザ椎間板治療	椎間板ヘルニア	A, P
レーザコルポ治療	子宮頸部癌 (頸部円錐切除)	A
レーザ歯科治療	う歯、保存、除歯	A, C, P
レーザ鍼	鍼瘻	Unknown

A: 熱凝固、SA: 選択的凝固、C: 瞬速固、M: レーザ照射による機械的作用

P: 光化学的作用、F: ファイバの使用

【0014】これらのレーザ治療に使用するレーザを表2に示す。レーザの波長は、紫外、可視、赤外とさまざまなもののが利用でき、時間構造も連続波のものとパルスのものとがあり、最大で平均出力100W程度のレーザ※

※まで利用される。

【0015】

【表2】

5
表2. 医療用レーザ

レーザ種類	発起方法	波長: 1m	有効されている波長の最大出力	トーキング	石英ファイバの使用	医療用
Excimer (XeCl)	放電起起レーザ	0.308	最大100mJ/ Pulse	可能	血管形成術・TMR ・PRK	
Dye (Coumarin)	シアン基起起体レーザ	0.504	最大100mJ/ Pulse	可能	結石破砕術	
Nd: YAG + KTP 第2高周波	Nd: YAG の シアン基起起体レーザ	0.532 0.488/0.514	20W 4W	単 CW (波 長: 1064nm)	可能	外科・内視鏡下手 術
Ar	放電起起レーザ	0.488/0.514	4W	CW	可能	腫瘍凝固
Dye (Rhodamine)	シアン基起起体レーザ	0.585/0.590	2.5/Pulse	Pulse	可能	血管凝固
Dye (Rhodamine)	シアン基起起体レーザ	0.63	最大10mJ/ Pulse	Pulse	可能	PDT
Ruby	シアン基起起体レーザ	0.694	6J/Pulse	Pulse	可能	色素系皮膚疾患
Alexandrite	シアン基起起体レーザ	0.755	2J/Pulse	Pulse	可能	色素系皮膚疾患・ 結石破砕術
Laser Diode	半導体レーザ	0.85 ~ 0.88	10W	CW	可能	PDT
Laser Diode	半導体レーザ	0.78 ~ 0.82	60W	CW	可能	外科・内視鏡下手 術・低出力レーザ 治療
Laser Diode	半導体レーザ	0.94 ~ 0.98	60W	CW	可能	外科・内視鏡下手 術
Nd: YAG	シアン基起起体レーザ	1.064	100W	CW (Pulse 可能)	可能	外科・内視鏡下手 術
Tm: YAG	シアン基起起体レーザ	2.01	市販製品 なし	Pulse	可能	なし
Ho: YAG	シアン基起起体レーザ	2.08	2J/ Pulse(80W)	Pulse	可能	外科・内視鏡下手 術
Er: YAG	シアン基起起体レーザ	2.94	1J/ Pulse(20W)	Pulse	不可	歯科・皮膚再生術
CO ₂	放電起起レーザ	10.64	100W	CW (Pulse 可能)	不可	外科手術
Excimer (XeCl)	放電起起レーザ	0.308	最大100mJ/ Pulse	可能	血管形成術・TMR ・PRK	
Dye (Coumarin)	シアン基起起体レーザ	0.504	最大100mJ/ Pulse	可能	結石破砕術	
Nd: YAG + KTP 第2高周波	Nd: YAG の シアン基起起体レーザ	0.532 0.488/0.514	20W 4W	単 CW (波 長: 1064nm)	可能	外科・内視鏡下手 術
Ar	放電起起レーザ	0.488/0.514	4W	CW	可能	腫瘍凝固
Dye (Rhodamine)	シアン基起起体レーザ	0.585/0.590	2.5/Pulse	Pulse	可能	血管凝固
Dye (Rhodamine)	シアン基起起体レーザ	0.63	最大10mJ/ Pulse	Pulse	可能	PDT
Ruby	シアン基起起体レーザ	0.694	6J/Pulse	Pulse	可能	色素系皮膚疾患

【0016】表2の石英ファイバの使用が不可とした2例を除き、全てのケースにおいて複合型光ファイバの適用が可能である。また、導光部のフレキシブル性や細分化が重要となる内視鏡下の手術への応用が考えられる。

【0017】(2) レーザ除染

複合型光ファイバの他の応用例としてレーザ除染があげられる。レーザを用いた表面クリーニング技術は、レーザ技術の発達とともに進展を遂げ、技術的に確立されてきた。それは、超音速乾燥機の表面付着物除去や、古典的名画の表面洗浄、重要な古典建築物の表面汚染物除去等である。これらは表面に強固かつ複雑に付着している汚染物質を、その繊細な基板にほとんど影響を与えることなく*50

*40 40 り去ることができる技術である。現在、既にレーザを用いた表面クリーニング装置は製品化されており、レーザ出力10~40W、パルス幅50nsec以下であるが、ファイバ導光可能なものである。

【0018】レーザ除染はアブレーション作用(レーザ光をターゲット表面に集光することにより、その箇所を高温、溶融状態にし、その表面のみを爆発的に蒸発気化させる作用)を使用する。レーザパルスにおけるアブレーション率の比較をした場合、アブレーション率が除染率に比例するとすると、よりパルス幅の短いレーザパルスが、除染に有効である。

【0019】但し、その場合の課題として、ファイバで

のレーザパワーの伝送が困難になるという問題がある。極短パルスでは、高いピーク出力となってしまい、ファイバ自身の耐光性が問題になる。そこで、除染の中でも比較的、低いピークパワーでも効果のある美術品等の表面除染等は、複合型光ファイバの具体的な応用例である。以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

【0020】

【実施例】(実施例1) 本発明の一実施例を図1に基づいて説明する。YAGレーザ発振器から発振された加工用レーザのYAGレーザビームは、光ファイバを経てレーザ合成部であるダイクロックビームスプリッターに導入され、そのスプリッターで反射され、複合型光ファイバへの入射光学系に導入されて複合型光ファイバに通過可能に処理された後、複合型光ファイバをとうして出射部に導入され、そこで集光処理されて被加工物に照射される。

【0021】照明用レーザ光は、照明光ガイド用光ファイバを通過してダイクロックビームスプリッターに導入され、上記加工用レーザの中心部に加えられ、入射光学系で光ファイバ通過可能に集光光学処理された後、複合型光ファイバをとうして出射部に導入され、そこで加工用レーザとともに集光処理されて被加工物に照射される。

【0022】照射画像は、被加工物を照射した後の照射用レーザの反射光として、照射方向とは逆行して出射部、複合型光ファイバ、入射光学系、ビームスプリッター及び干渉フィルターを経てモニタ装置に到達して映し出される。

【0023】(実施例2) 本発明の他の実施例を図2に基づいて説明する。YAGレーザ発振器から発振された加工用レーザのYAGレーザビームは、光ファイバを経てダイクロックビームスプリッターに導入され、そのスプリッターで反射され、複合型光ファイバへの入射光学系に導入されて複合型光ファイバに通過可能に集光光学処理された後、複合型光ファイバをとうして出射部に導入され、そこで集光処理されて被加工物に照射される。

【0024】照明用レーザ発振器から発振された照明用レーザ光は、照明光ガイド用光ファイバを経てコーンレンズ系に導入されてリングビーム光に変換され、ダイクロックビームスプリッターに導入され、リング光の形態で加工用レーザに加えられ、入射光学系で光ファイバ通過可能に処理された後、複合型光ファイバをとうして出射部に導入され、そこで加工用レーザとともに集光処理されて被加工物に照射される。照明用レーザ光は、コーンレンズ系でリングビーム光に変換されるので、入射光学系の中心を通す場合に生ずる散乱、反射光が外乱光として画像モニタ装置に入光するのを防ぐことができる。

【0025】照射画像は、被加工物を照射した後の照射用レーザの反射光として、照射方向とは逆行して出射部、複合型光ファイバ、入射光学系、ビームスプリッタ

ー及び干渉フィルターを経てモニタ装置に到達して映し出される。

【0026】(実施例3) 本発明の複合型光ファイバを図3に基づいて説明する。複合型光ファイバは、加工用レーザ伝送用のコア層、クラッド層、保護層、及び画像伝送用ファイバから構成されている。この加工用レーザはコア層を経て伝送され、照明用レーザ光は画像伝送用ファイバを経て被加工物及びモニタ装置に伝送される。

【0027】このコア層の開口数が画像伝送用ファイバの開口数より小さいので、照明用レーザ光の伝送割合を大きくできる結果、被加工物に対して広範囲な照明及びモニタ処理をすることができる。

【0028】又、コア層と画像伝送用ファイバの間に保護層が設けられているので、コア層のレーザ光が画像伝送用ファイバに侵入することが防止されている。

【0029】

【発明の効果】本発明のレーザ加工システムでは、加工用レーザと一緒に、照明用レーザを複合型光ファイバの中心部を伝送させて被加工物に照射し、照明された被加工物の画像は、複合型光ファイバの中で加工用レーザ伝送用のファイバの周囲にバンドルされた画像伝送用ファイバで戻ってきて画像観察装置(モニタ装置)で結像し、且つ画像観察装置に入光する画像は、照明用レーザ光の波長の光を選択的に透過する干渉フィルタを通して観察されるので、加工時の発光等の外乱を非常によく除去でき、鮮明な画像が得られる、という本発明に特有の顕著な効果を生ずる。この場合には、照明用レーザ光は、コリメート光学系の微調整によりビームの平行度、出射方向、出射位置を調整し、加工用レーザ光とともに入射光学系を通して複合型光ファイバに正確に入射することができるので、照明光量のロスがほとんど生じない、という本発明に特有の顕著な効果を生ずる。

【0030】又、本発明においては、照明用レーザをコーンレンズ等の光学系を用いて一旦リングビームとし、複合型光ファイバの集光光学系の中心を通すことなく複合型光ファイバに伝送させるので、集光光学系の中心を通す場合に生じる散乱、反射光が画像観察装置に外乱光として入光するのを防ぐことが出来る、という本発明に特有の顕著な効果が生ずる。

【0031】更に又、本発明においては、加工用レーザ伝送用の大口径ファイバの開口数を画像伝送用ファイバの開口数より小さくすることにより、クラッド層の照明伝送の割合を大きくでき、被加工物に対してより広範囲でかつ均等な照明をすることができる、という本発明に特有の顕著な効果がある。

【図面の簡単な説明】

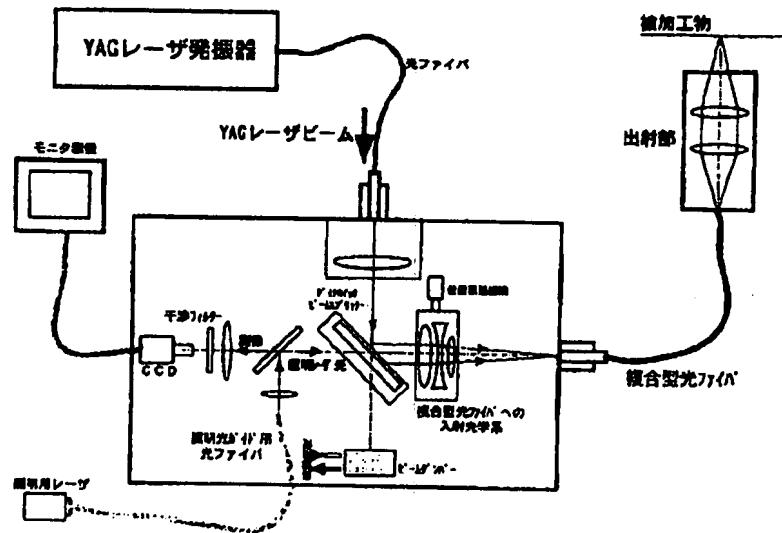
【図1】 本発明の複合型光ファイバを用いたレーザ加工システムの実施例である。

【図2】 本発明の複合型光ファイバを用いたレーザ加工システムの他の実施例である。

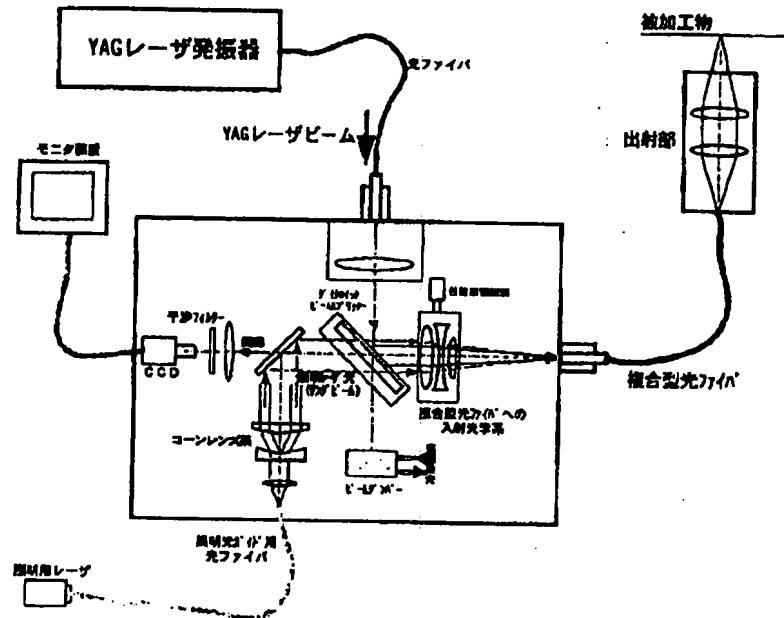
【図3】 本発明の複合型ファイバの断面を示す図である。

10

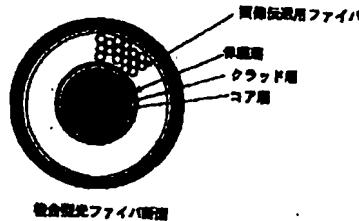
[図1]



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 岡 漢

茨城県那珂郡東海村白方字白根2番地の4
日本原子力研究所東海研究所内

(72)発明者 武田 信和

茨城県那珂郡東海村白方字白根2番地の4
日本原子力研究所東海研究所内

(72)発明者 早川 明良

千葉県野田市二ツ塚118番地 川崎重工業
株式会社野田工場内

(72)発明者 月野 徳之

東京都江東区南砂2丁目6番5号 川崎重
工業株式会社東京設計事務所内

(72)発明者 森 清治

東京都江東区南砂2丁目6番5号 川崎重
工業株式会社東京設計事務所内

(72)発明者 鳥谷 智品

千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジ
クラ佐倉事業所内

(72)発明者 妻沼 孝司

千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジ
クラ佐倉事業所内

Fターム(参考) 2H046 AA03 AA14 AA15 AA62 AD00

AD03 AD18

4E068 AH01 CA17 CC02 CE08